

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. Радіобладнання: **Пристрій друкувальний багатofункціональний т.м. «EPSON» моделі LW-400**
2. Найменування та адреса виробника: **«SEIKO EPSON Corporation» (3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan)/«СЕЙКО ЕПСОН Корпорейшн» (3-5, Ова 3-хоме, Сува-ши, Нагано-Кен, 392-8502, Японія).**

3. Ця декларація відповідності видана під особисту відповідальність виробника.

4. Об'єкт декларації: **Пристрій друкувальний багатofункціональний т.м. «EPSON» моделі LW-400**

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам таких технічних регламентів:

Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст.72);

- Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 102, ст.3526).

6. Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, щодо яких декларується відповідність:

ДСТУ EN 60950-1:2015 (EN 60950-1:2006; A11:2009; A1:2010; A12:2011; A2:2013; AC:2011, IDT);

ДСТУ EN 62311:2014 (EN 62311:2008, IDT);

ДСТУ EN 55032:2017 (EN 55032:2015, IDT);

ДСТУ EN 55024:2017 (EN 55024:2010; EN 55024:2010/A1:2015, IDT);

ДСТУ EN 61000-3-2:2016 (EN 61000-3-2:2014, IDT);

ДСТУ EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT);

7. Призначений орган з оцінки відповідності

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

Виконав: *оцінку відповідності за процедурою експертизи типу (модуль А)*

8. У відповідних випадках опис компонентів та аксесуарів, у тому числі програмного забезпечення, завдяки якому радіобладнання функціонує за призначенням і на яке поширюється дія декларації про відповідність.

9. Додаткова інформація: **Пристрій друкувальний багатofункціональний т.м. «EPSON» моделі LW-400, що виготовляється «SEIKO EPSON Corporation» (3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan)/«СЕЙКО ЕПСОН Корпорейшн» (3-5, Ова 3-хоме, Сува-ши, Нагано-Кен, 392-8502, Японія) на підприємстві «Hip Fung Technology (Shenzhen) Ltd.» (Building A, B, C No. 179, Liang Bai Road, Liang An Tian, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China)/«Xin Фунг Технолоджи (Шеньчжень) Лтд.» (Білдінг А, Б, С № 179, Лянган Бай Роад, Лянган Ан Тіан, Пінгху Стріт, Лонганг Дістрікт, Шеньчжень, Гуандун, Кімаї), «EPSON Precision (Philippines) Inc. Lipa Plant» (Sepz, Lima Technology center, Lipa City, Batangas Province 4217, Philippines)/«ЕПСОН Пресішн (Філіппіни) Інк. Ліпа Плент» (Сепз, Ліма Технолоджи центр, Ліпа Сіті, Батангас Провінс 4217, Філіппіни).**

Підписано від імені виробника **уповноваженим представником Представництво «ЕПСОН ЄВРОПА Б.В.» (04050, Україна, м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, 13, корп.6А, оф.15).**

м. Київ, Україна

(місце та дата видачі)

«8»

лютого

2021 р.

Старший менеджер

(посада)



(підпис)

О.В. Ткаченко

(ініціали та прізвище)